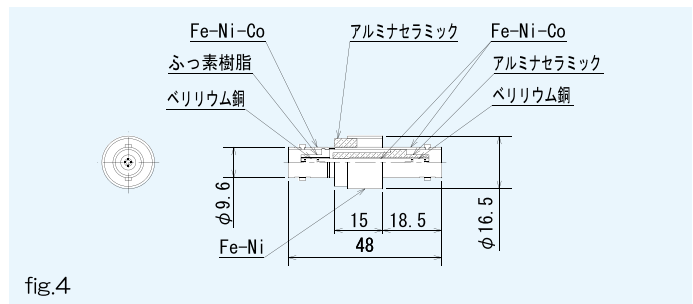
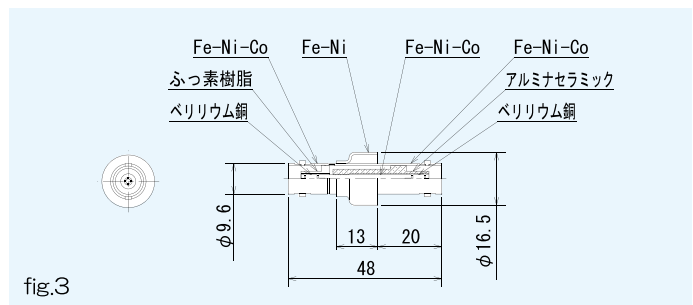
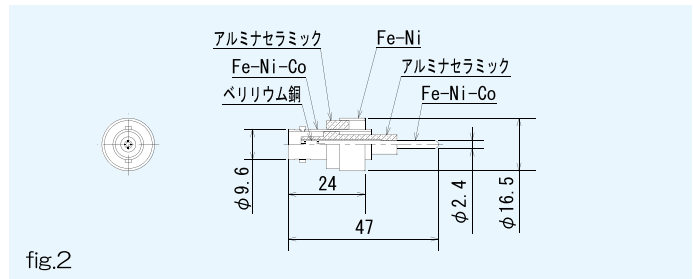
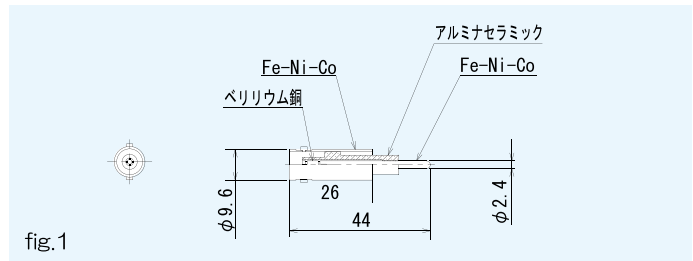


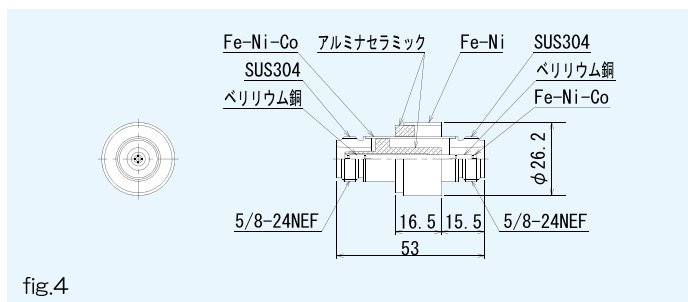
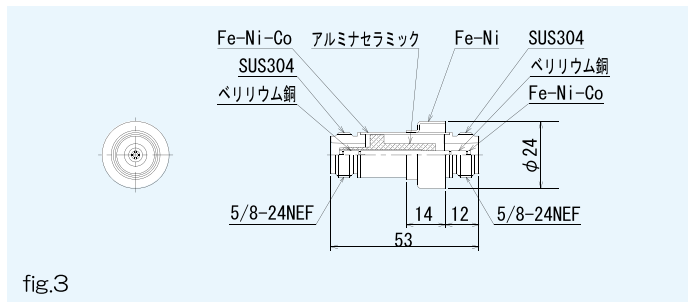
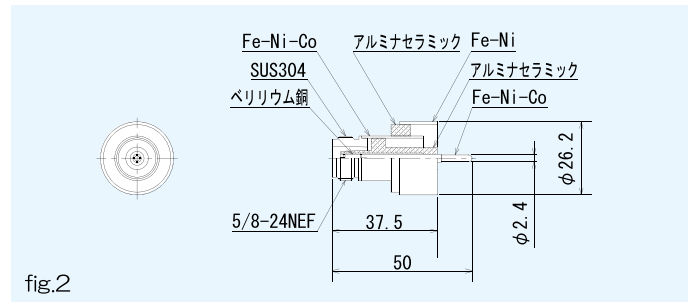
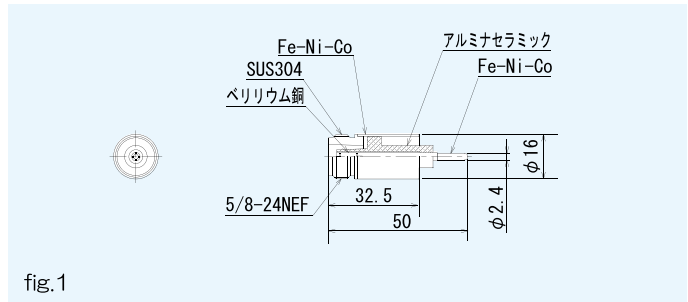
## 同軸端子 BNC



※各部件の接合は 銀ろう付による

型 式	形状	構 造	耐電圧 (試験電圧)	絶縁抵抗	気密性
D-BNC-JP	fig.1	グラウンドシールド	DC 1000V	1000MΩ以上 (at DC500V)	1×10 <sup>-10</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s以下
D-BNC-JP-F	fig.2	フローティングシールド			
D-BNC-JJ	fig.3	グラウンドシールド			
D-BNC-JJ-F	fig.4	フローティングシールド			

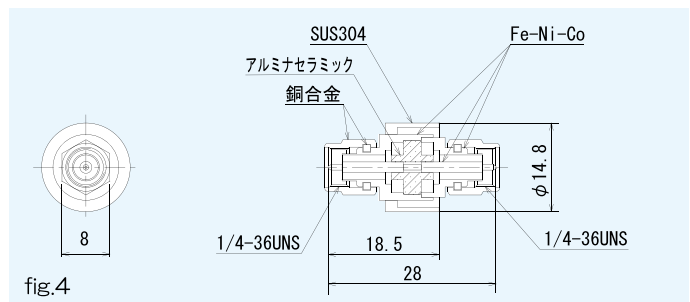
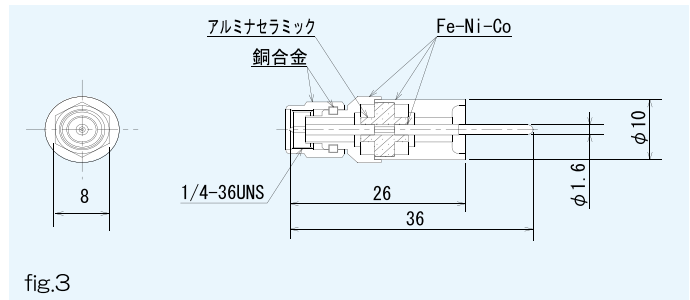
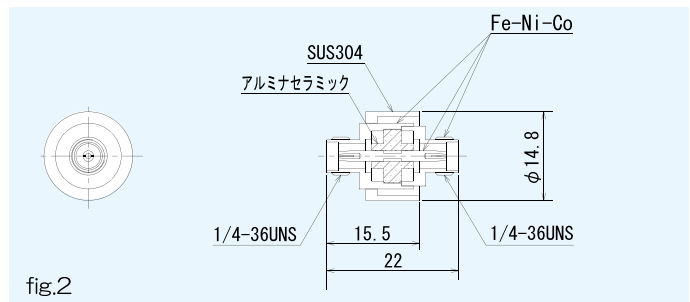
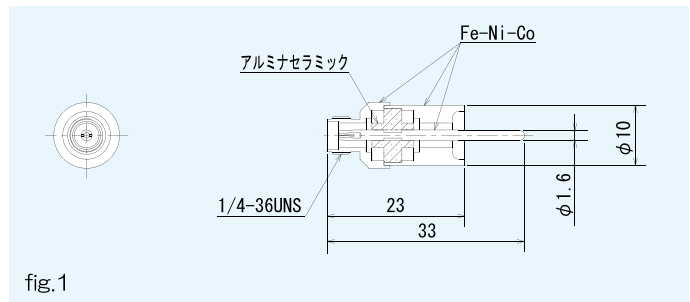
## 同軸端子 N



※各製品の接合は 銀ろう付による

型 式	形 状	構 造	耐電圧 (試験電圧)	絶縁抵抗	気密性
D-N-JP	fig.1	グラウンドシールド	DC 1000V	1000MΩ以上 (at DC500V)	1×10 <sup>-10</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s以下
D-N-JP-F	fig.2	フローティングシールド			
D-N-JJ	fig.3	グラウンドシールド			
D-N-JJ-F	fig.4	フローティングシールド			

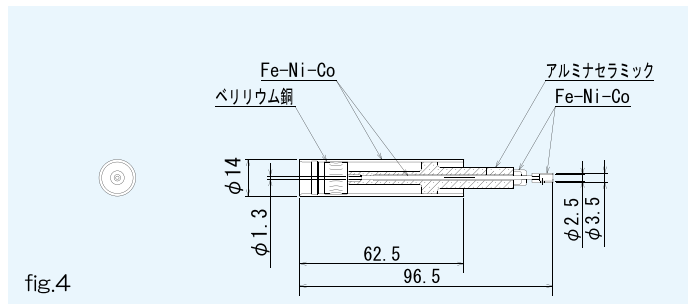
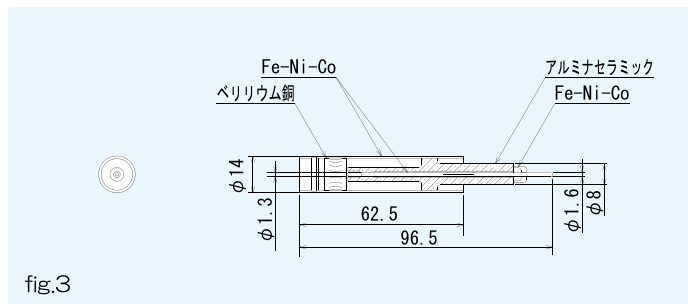
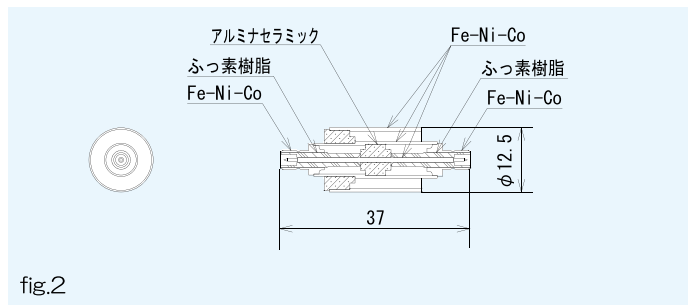
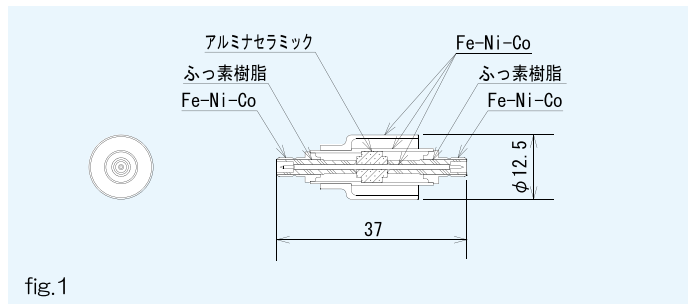
## 同軸端子 SMA



※各部品の接合は 銀ろう付による

型 式	形 状	構 造	耐電圧 (試験電圧)	絶縁抵抗	気密性
D-SMA-JP	fig.1	グラウンドシールド	AC 1000V	1000MΩ以上 (at DC500V)	1×10 <sup>-10</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s以下
D-SMA-JJ	fig.2				
D-SMA-NJP	fig.3				
D-SMA-NJJ	fig.4				

## 同軸端子 SMB/LEMO



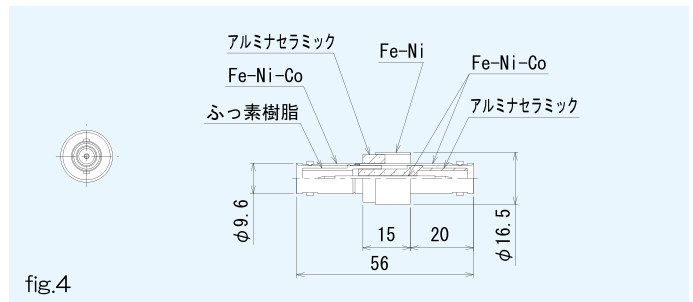
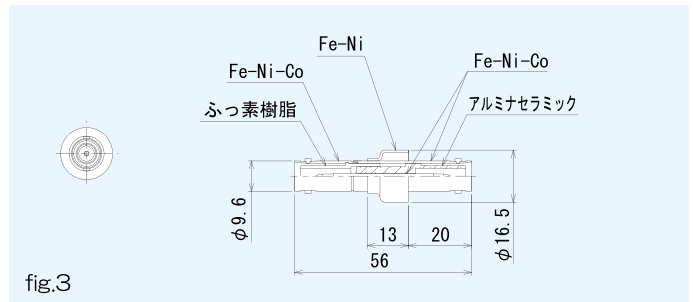
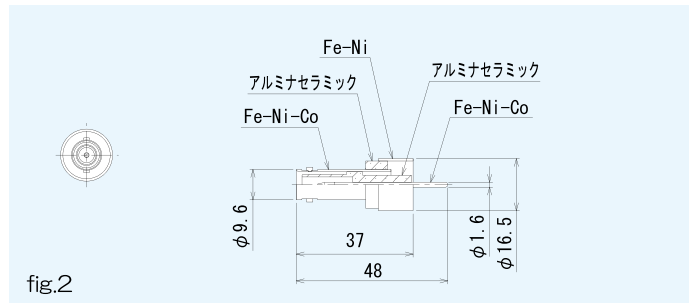
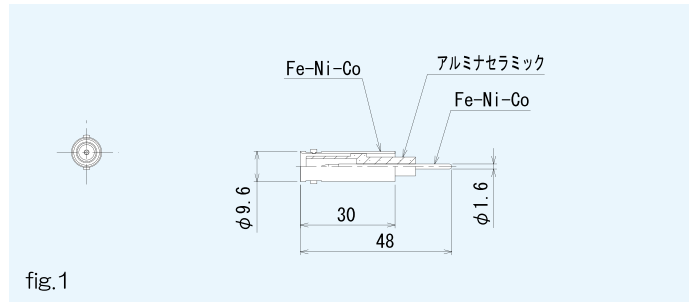
※各部の接合は 銀ろう付による

型式	形状	構造	耐電圧 (試験電圧)	絶縁抵抗	気密性
D-SMB-JJ	fig.1	グランドシールド	DC 500V	1000MΩ以上 (at DC 500V)	1×10 <sup>-10</sup> Pa·m <sup>3</sup> /s以下
D-SMB-JJ-F	fig.2	フローティングシールド			

型式	形状	定格電圧	耐電圧 (試験電圧)	絶縁抵抗	気密性
D-LEMO-JP ※1	fig.3	DC 10kV	DC 15kV ※2 (or AC 10.6kV)	1000MΩ以上 (at DC500V) #1	1×10 <sup>-10</sup> Pa·m <sup>3</sup> /s以下
D-LEMO-JC ※1	fig.4				

※1 適合プラグ : FFA.1Y.410.xxLCxx 相当 (LEMO社製、xxは任意) ※2 左辺側プラグ嵌合、右辺側絶縁チューブ被覆状態

## 同軸端子 SHV



※各部品の接合は 銀ろう付による

型 式	形 状	構 造	耐電圧 (試験電圧)	絶縁抵抗	気密性
D-SHV-JP	fig.1	グラウンドシールド	DC 5000V ※1	1000MΩ以上 (at DC500V)	1×10 <sup>-10</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s以下
D-SHV-JP-F	fig.2	フローティングシールド			
D-SHV-JJ	fig.3	グラウンドシールド			
D-SHV-JJ-F	fig.4	フローティングシールド			

※1 フローティング部は DC 1000V